

# Cu(II)-NaCl수용액에 의한 황동광으로부터 구리의 침출에 관한 연구

신학균<sup>1)</sup>, 곽용완<sup>1)</sup>, 이민용<sup>1)</sup>, 박재구<sup>2)</sup>

## A Study on the Leaching of Cu from Chalcopyrite in Cu(II)-NaCl Solution.

Hak Kyun Shin<sup>1)</sup>, Yong Wan Kwak<sup>1)</sup>, Minyong Lee<sup>1)</sup>, and Jae Koo Park<sup>2)</sup>

### 1. 서 론

1999년 전세계 광산에서의 동(銅)생산 규모는 금속량 기준으로 1,493만톤이며 그 중 부유선광 공정을 거치는 건식제련에 의한 생산이 1,262만톤으로 전체 생산에 대한 점유율이 84.5%, 침출공정을 거치는 습식제련에 의한 생산이 231만톤으로 15.5% 정도를 차지하고 있다. 특히, 침출(Leaching)공정을 거치는 저품위 산화광에 대한 습식제련에 의한 생산이 지속적으로 증가하고 있는 추세이며 '90년이후 습식제련에 의한 연평균 생산증가율이 14%에 달하고 있다. 그리고 고품위광의 고갈과 생산원가 측면에서 침출-SX·EW공정을 거치는 습식제련이 선광-제련공정을 거치는 건식제련보다 30~50% 정도 저렴한 장점 등이 있어 이와같은 습식제련에 의한 생산이 계속적으로 증가될 전망이다(World Bureau of Metal Statistics, 2000). 그러나 습식제련에 의한 동광산 개발은, 산화광이 주대상이 되고있으며, 전 세계 동자원의 90% 이상을 차지하고 있는 황화광에 대한 습식제련은 아직 시험단계에 있는 실정으로, 특히 황동광(Chalcopyrite)에 대한 침출효과 개선을 위한 연구가 필요한 시점이다(Carter,R.A.,1997). 따라서 본 연구에서는 황동광으로부터 구리의 산 침출을 행할 시, 광액 온도 및 고체 농도, 광석의 임도, 구리이온의 첨가 및 산농도가 침출효과에 미치는 영향을 조사하여 황동광의 침출기구 및 특성을 밝히고자 하였다.

### 2. 시료 및 실험방법 :

동광의 침출에 사용된 시료는 칠레 에스꼰디다(Escondida)광산에서 산출되는 광석을 부유선광한 동정광으로서 화학분석 결과는 Table 1과 같다.

Table 1 Chemical composition of sample

Cu (%)	Fe (%)	Pb (%)	Zn (%)	Mn (%)	As (%)	Bi (%)	Au(g/t)	Ag(g/t)
37.6	21.0	0.19	0.41	0.04	0.13	0.13	ND	60

황동광 중의 구리를 회수하기 위하여 침출제인 염산(HCl, 1급)과 산화제인 염화제2구리( $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , 1급) 및 염화나트륨(NaCl, 1급)의 혼합용액에 의한 침출실험을 실시하였다.

침출실험은  $\text{CuCl}_2$ , NaCl 및 HCl를 일정농도로 조제한 용액 500mL를 1000mL 용량의 3구 플라스크에 넣어 일정온도로 가열한 후, 황동광 정광을 용액에 넣어 침출을 행하였다. 침출하는 동안 일정시간 간격으로 용액을 채취하여 화학분석을 실시하였으며, 일정시간이 경과한 후 광액을 침출액 및 잔사로 고액분리하여 유도결합 플라즈마 분광분석기(Inductively coupled plasma atomic emission spectrometer, ICP-AES, Perkin Elmer Optima 3000XL)를 사용하여 침출액 및 잔사 중의 구리 농도를 측정하여 침출률을 계산하였다. 침출 후 남은 잔사에 대한 X-선 회절분석을 행하여 침출 후 생성

물에 대한 검토를 하였다.

여러 가지 조건하에서의 침출특성을 규명하고자 침출시간 변화에 따른 침출실험, 침출온도 변화에 따른 침출실험, 시료 입도별 침출실험, 시약(염화제2구리, 염산) 농도별 침출실험, 광액농도별 침출실험을 실시하여 그 결과를 비교 검토하였다.

### 3. 결과 및 고찰

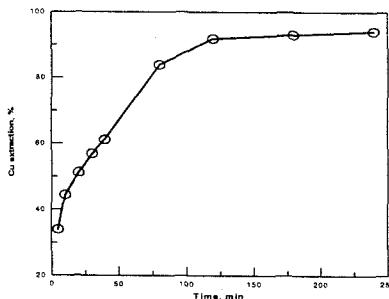


Fig.1 Copper extraction as a function of time under constant temperature.

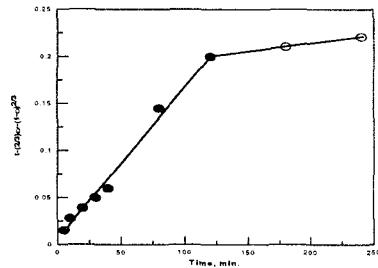


Fig.2 Dissolution of chalcopyrite as a function of time

Fig.1은 0.3M  $\text{CuCl}_2$ 과 1M HCl 및 3M NaCl인 혼합용액을 사용하여 광액농도를 10g./ℓ, 용액의 온도를 105°C로 고정하고 침출을 행했을 경우 반응시간에 대한 침출률을 나타낸 것이다. 그럼에서 보듯이 반응시간 120분까지 침출률이 증가하다 120분 정도에서 침출반응이 거의 종료되고 있음을 알 수 있다. Fig.1에서의 동의 침출률을 전환률  $\alpha$ 로 환산하여  $1 - \frac{2}{3} \alpha - (1 - \alpha)^{2/3}$  과 반응시간  $t$ 와의 관계를 나타낸 것이 Fig.2이다. 그럼에서 보듯이 침출시간 120분까지 전환률  $\alpha$ 와 반응시간  $t$  사이에는 식(1)과 같은 관계가 성립하여 본 연구에서와 같은 조건하에서 활동광으로부터 구리의 침출 기구는 재를 통한 확산모델로 설명될 수 있음을 알 수 있다(Bonan, M., 1981).

$$1 - \frac{2}{3} \alpha - (1 - \alpha)^{2/3} = Kt \quad (1)$$

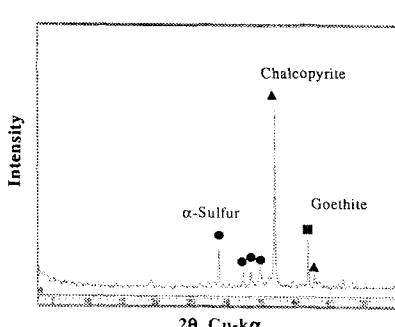


Fig.3 XRD pattern of leaching residue

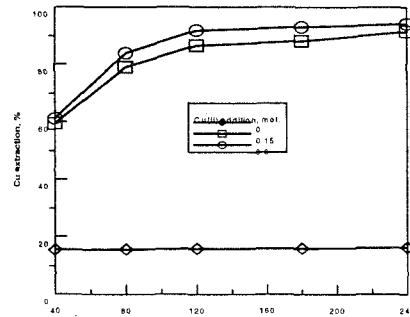
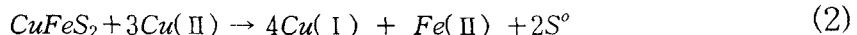


Fig.4 Effect of  $\text{CuCl}_2$  addition on the copper extraction as a function of time

Fig.3은 침출되고 남은 침출잔사에 대하여 X선 회절분석을 행한 결과를 나타낸 것이다. 그림에서 알 수 있듯이 잔사중에는 유리황( $S^0$ ,  $\alpha$ -Sulfur) 및 침철광( $FeO(OH)$ , Goethite)과 반응하지 못한 황동광이 존재하는 것을 알 수 있으며 유리황이 황철광의 표면을 피복하고 있을 것으로 사료된다. 본 연구에서와 같이  $Cu(II)$  이온이 존재하는 산용액 중에서 황동광으로부터 동의 침출은 다음의 반응식으로 설명된다.



상기의 반응속도는 황동광표면을 피복하고 있을 것으로 사료되는 유리황( $S^0$ )에 의해 지배받을 것으로 생각된다.

Fig.4는  $Cu(II)$ 이온 및  $NaCl$ 이 존재하는 용액중에서  $Cu(II)$ 이온의 농도 변화에 따른 동의 침출률 변화를 나타낸 것으로, 침출률은 용액중의  $Cu(II)$ 이온의 농도가 높을수록 동의 침출률이 높아지는 것을 알 수 있다. Fig.5는  $CuCl_2$ 의 농도를 0.3M로 고정하고  $HCl$ 의 농도를 변화시키면서 동의 침출률 변화를 살펴본 것으로  $HCl$ 의 농도가 증가할수록 동의 침출률이 증가하고 있다. Fig.6은 광액의 농도와 침출률과의 관계를 나타낸 것이다. 그림에서 보듯이 광액농도가 높을수록 침출률이 낮게 나타나는 것은  $CuCl_2$ 의 농도 및  $HCl$ 의 농도가 일정할 경우 광액농도를 높이는 것은 상대적으로  $CuCl_2$ 의 농도를 낮추는 효과를 보여 전체적으로 침출시의 전기화학적 포텐셜 및 전류농도를 낮추기 때문인 것으로 사료된다.

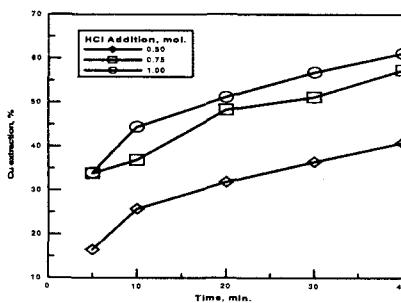


Fig. 5 Effect of  $HCl$  concentration on Copper extraction as function of time.

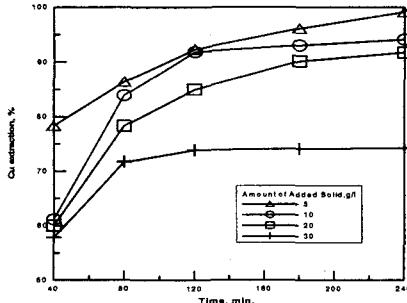


Fig. 6 Effect of solid concentration on copper extraction as a function of time.

#### 4. 결론

- ①  $HCl-CuCl_2-NaCl$  수용액에서 동의 침출속도는 침출반응 결과 생성되는 유리황을 통한 확산모델로 설명 가능하였다.
- ②  $HCl-CuCl_2-NaCl$  수용액에서의  $CuCl_2$ 의 농도가 증가할수록 높은 침출률을 나타내었다.
- ③  $CuCl_2$ 의 농도를 고정하고 산의 농도를 변화시켰을 경우 산농도가 증가할수록 높은 침출률을 나타내었다.
- ④  $HCl$ ,  $CuCl_2$ ,  $NaCl$  등의 농도를 일정하게 하고 광액의 농도를 변화시켰을 경우 광액농도가 증가할수록 침출률은 저하되었다.

## 5. 참고문현 :

- World Bureau of Metal Statistics, 2000, World Metal Statistics Year book, pp.24~35  
Carter, R.A., 1997, Copper hydromet enters the mainstream, improved leaching and SX-EW system  
will grab a larger share of future copper production, E&MJ, Sep.,pp.26~30  
Bonan, M., Demarthe, J.M., Renon, H., and Baratin, F., 1981, Chalcopyrite leaching by CuCl<sub>2</sub> in  
strong NaCl solutions, Metallurgical Trans.B, vol.12B, June, pp. 269~274

---

주요어 : 동, 건식제련, 습식제련, 침출-SX·EW, 황동광

- 1) 대한광업진흥공사
- 2) 한양대학교 지구환경시스템공학부